【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和6年6月4日(2024.6.4)

【国際公開番号】WO2023/100504
【出願番号】特願2023-564784(P2023-564784)
【国際特許分類】
H01B 1/22(2006.01)
H01G 4/30(2006.01)
C09D 11/52(2014.01)
C08K 3/00(2018.01)
C08K 3/08(2006.01)
C08L 1/00(2006.01)
C08G 81/00(2006.01)
C08B 11/12(2006.01)
C08L 87/00(2006.01)
【FI】
H01B 1/22 A
H01G 4/30 516
H01G 4/30 201D
C09D 11/52
C08K 3/00
C08K 3/08
C08L 1/00
C08G 81/00
C08B 11/12
C08L 87/00

【手続補正書】
【提出日】令和6年3月11日(2024.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
前記無機物粒子は、セラミック粒子および金属粒子の少なくとも一方を含む、請求項１ないし３のいずれかに記載の電子部品用ペースト。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
前記分散剤は高分子分散剤である、請求項１ないし３のいずれかに記載の電子部品用ペースト。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更

【補正の内容】
【請求項１１】
前記R_2となるアルキル基は、炭素数が１～４個である、請求項１ないし３のいずれかに記載の電子部品用ペースト。